# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FR05/000815

International filing date: 04 April 2005 (04.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR

Number: 0403586

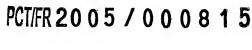
Filing date: 06 April 2004 (06.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 01 July 2005 (01.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)







# BREVET D'INVENTION

### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le <u>1 3 AVR. 2005</u>

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr





# **BREVET D'INVENTION** CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

Y-1	Réservé à l'INPI			olir lisiblement à l'encre noire 18 540 @W/		
REMISE DES PIÈCES DATE	the state of the s			E DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE RESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
6 AVRIL 2004			*			
38 INPL C	RENOBLE	•	Cabinet He	ске э Center - Europole		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI  0403586				bbert Schuman		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉ	- 6 AVR. 2	001	BP 1537			
PAR L'INPI			38025 Gren	oble Cedex 1		
(facultatif)	<sup>our ce dossier</sup> PA1927	7FR	•	•		
	n dépôt par télécopie	☐ N° attribué par	l'INPI à la télécopie			
NATURE DE 1 Demande de b	LA DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes			
Demande de d	ertificat d'utilité		a Caraca See America			
Demande divis	sionnaire					
	Demande de brevet initiale	N°		Date		
ou dema	nde de certificat d'utilité initiale	N°		Date		
	n d'une demande de		- 14 Cr. 2 Parameter cr. 1 da	. <u> </u>		
brevet europée	en Demande de brevet initiale	No		Date		
DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	on			
	IN DE PRIORITE E DU BÉNÉFICE DE	Date	, i	И°		
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	on	N°		
	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Date Pays ou organisation	nn			
DEMINIBL A	HILIMEONE I MAIGHIOL	Date	))	N°		
		☐ S'ilyad'a		z la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DEMANDEUI	(Cochez l'une des 2 cases)	X Personne i	norale	Personne physique		
Nom ou dénominat	ion sociale	Commissari	at à l'Energie	Atomique		
Prénoms		w				
Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF		Etablissement Public de Caractère scientifique, technique et industriel				
						Domicile
ou siège	Code postal et ville	75752 Par	is			
	Pays					
Nationalité		française	<b>8</b> 20 1	t ic towa		
N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		APPENDIX A MARKET A CHARGE OF	N° de télécopie (facultatif)			
Auresse electi	oraquo (jacaaaij)	☐ S'il y a plus d	'un demandeur, coche	zz la case et utilisez l'imprimé «Suite»		

1er dépôt



Réservé à l'INPI

## **BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ**

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2





	IISE DES PIÈCES	Réservé à l'IN	IPI)					
DAT	6 AVR	IL 2004						
LIEC	38 INPLG	SRENOBLE						
NAT	D'ENREGISTREMENT IONAL ATTRIBUÉ PAR		586		PA1927FR	DB 540 W / 2		
O	MANDATAIRI	E (s'lly a hen)						
	Nom	more, who describe a series of the transfer of the series to the series of the series	man a man manage a su man	Hecké	FREEZONOLING SAIDARTE SAIDEN	Jouvray		
	Prénom			Gérard	A seed of the control	Marie-Andrée		
	Cabinet ou So	ciété		Cabinet Hecké (S.A.)				
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		3						
	F.M. in the control of the section of the control o	Rue		World Trade	Center - Euro	opole		
	Adresse			5, place Robert Schuman - BP 1537				
		Code postal et ville			noble Cedex			
	N° de téléphor	Pays	TOTAL SAME SAME SEE .	France	TOTAL TO A ANALYMAN, NO ANALYMAN TO ANALYMAN AND THE TOTAL OF THE TOTA			
	N° de télécopi			04 76 84 95	** *** *	With the state of		
		onique (facultatif)			04 76 84 95 48 hecke@dial.oleane.com			
INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques						
Les demandeurs et les inventeurs			☐ Oui	是并1945年,每日子200年, 第1419年 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本				
Parties.	sont les mêmes personnes Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)							
	RAPPORT DE	aline des en Talla Latinia de Latini			une demande de brev	et (y compris division et transformation		
		Établissement in ou établissemen						
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)			Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt  Oui  Non					
0				Uniquement pour les personnes physiques				
	DES REDEVA	NCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)				
				Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG				
(INCOM)				aecision d'admission	à l'assistance gratuite ou	indiquer sa référence) : AG		
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS			Cochez la case si la description contient une liste de séquences					
	Le support élec	tronique de données	est joint					
	séquences sur	de conformité de la l support papier av nique de données es	er le					
	Si vous avez u	rtilisé l'imprimé «Si mbre de pages joir	uite»,					
		U DEMANDEUR			**************************************	VISA DE LA PRÉFECTURE		
-	ou du mandataire Géra		ard Hecké		OU DE L'INPI			
	(Nom et quali	té du signataire)	CPI	95-1,201		1 1 1 1 1		
nn:		ie-Andree Jouvray						
			CPI	101-0110	uvray	V		
						Tomas a supplication of the second se		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de metrification pour les données vous consernant aupres de l'IMPI.

1

Microcommutateur à faible tension d'actionnement et faible consommation

#### Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un microcommutateur comportant une membrane déformable, rattachée à un substrat, des moyens d'actionnement destinés, à partir d'une première position stable du microcommutateur, à déformer la membrane de manière à établir, dans une seconde position stable, un contact électrique entre au moins un premier plot conducteur formé sur le substrat et au moins un deuxième plot conducteur, formé sur une surface inférieure de la membrane, et des moyens de maintien électrostatique, destinés à maintenir le microcommutateur dans la seconde position stable et comportant des organes de maintien électrostatique complémentaires, respectivement solidaires de la membrane et du substrat.

#### État de la technique

20

15

5

10

Les microcommutateurs sont très largement utilisés, notamment dans le domaine des télécommunications pour le routage des signaux, les réseaux d'accord d'impédances, l'ajustage de gain d'amplificateurs, etc. Les bandes de fréquences des signaux à commuter peuvent aller de quelques MHz à plusieurs dizaines de GHz.

25

Classiquement, les microcommutateurs issus de la microélectronique et utilisés pour des circuits radiofréquences permettent une intégration avec l'électronique

des circuits et ont un faible coût de fabrication. Cependant, leurs performances sont limitées.

À titre d'exemple, les microcommutateurs de type FET (« Field Effect Transistor ») en silicium peuvent commuter des signaux de forte puissance uniquement à basse fréquence. Les microcommutateurs de type MESFET (« Metal Semiconductor Field Effect Transistor »), en arséniure de gallium (GaAs), fonctionnent bien à haute fréquence, mais uniquement pour des signaux de faibles niveaux. D'une manière générale, au-delà de 1GHz, tous ces microcommutateurs présentent une perte d'insertion importante à l'état passant, autour de 1dB à 2dB, et une isolation assez faible à l'état ouvert, de l'ordre de –20dB à –25dB.

Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé des microcommutateurs de type MEMS (« Micro Electro Mechanical System »), qui présentent, de par leur conception et leur principe de fonctionnement, les caractéristiques suivantes : une faible perte d'insertion (typiquement inférieure à 0,3dB), une isolation importante (typiquement supérieure à –30dB), une faible consommation et une linéarité de réponse.

20

25

5

10

15

Deux grands principes d'actionnement sont connus pour de tels microcommutateurs de type MEMS, à savoir l'actionnement électrostatique et l'actionnement thermique. Les microcommutateurs à actionnement électrostatique présentent l'avantage d'avoir une vitesse de commutation élevée et une technologie relativement simple. Ils rencontrent cependant des problèmes de fiabilité, notamment à cause d'un risque accru de collage de la structure du microcommutateur, et ils n'autorisent que de faibles déplacements. Les microcommutateurs à actionnement thermique présentent l'avantage d'avoir une faible tension d'actionnement (inférieure à 5V), une forte densité d'énergie

et une forte amplitude de déflexion, mais ils rencontrent des problèmes de consommation trop importante et présentent une vitesse de commutation faible.

Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de combiner ces deux grands types de microcommutateurs et de réaliser un microcommutateur à actionnement thermique et à maintien électrostatique.

Comme représenté sur les figures 1 à 3, un microcommutateur 1 comporte classiquement une membrane ou une poutre 2 déformable, rattachée à un substrat 3 par ses deux extrémités. Des moyens d'actionnement 4 permettent, à partir d'une première position stable représentée figure 1, de déformer la poutre 2, de manière à établir, dans une seconde position stable représentée figure 3, un contact électrique entre un premier plot conducteur 5, formé sur le substrat 3 et un deuxième plot conducteur 6, solidaire d'une face inférieure de la poutre 2.

15

20

10

5

Les moyens d'actionnement 4 comportent, par exemple, des actionneurs thermiques 7 coopérant avec des résistances chauffantes 8, insérées dans les extrémités de la poutre 2. Le microcommutateur 1 comporte également des organes de maintien électrostatique 9 complémentaires, respectivement solidaires de la poutre 2 et du substrat 3. Les organes 9 de maintien électrostatique sont destinés à maintenir le microcommutateur 1 dans la seconde position stable (figure 3).

4

25

Le basculement du microcommutateur 1 est représenté aux figures 1 à 3. Sur la figure 1, la poutre 2 est dans sa première position stable. Les moyens d'actionnement 4 et les organes 9 de maintien électrostatique ne sont pas sollicités. Sur la figure 2, la variation de température engendrée par l'actionneur thermique 7, représentée par les vagues et les flèches 10, entraîne la déformation de la poutre 2. Le plot conducteur 6 de la poutre 2 entre alors en

contact avec le plot conducteur 5 du substrat 3 pour établir un contact électrique. Sur la figure 3, des forces électrostatiques 11 entre les organes 9 de maintien électrostatique sont alors générées, pour maintenir la poutre 2 dans cette position stable. Lorsque la position stable est atteinte, l'actionnement thermique est interrompu et la position stable est alors conservée par les forces électrostatiques 11. Lorsque le maintien électrostatique est interrompu, c'est-à-dire lorsque les forces électrostatiques 11 sont désactivées, la poutre 2 revient dans son état non-déformé, c'est-à-dire dans la première position stable représentée figure 1, et le contact électrique est interrompu.

10

15

5

Sur la figure 4 sont illustrées les différentes zones de la déformée de la poutre 2, qui présentent des déplacements plus ou moins importants. La zone centrale 16, représentée en gris sombre, illustre la zone de plus forte déformation de la poutre 2, à savoir l'emplacement du plot conducteur 6 et la zone de contact de la poutre 2 avec le substrat 3. Les zones intermédiaires 17 et 18 représentent les zones de la poutre 2 sollicitées par les organes 9 de maintien électrostatique. Les zones extrêmes 19, représentées en gris clair, comportent les moyens d'actionnement thermique 4 et correspondent aux parties de la poutre 2 qui ne se déforment pas, ou pratiquement pas.

20

25

L'essentiel de la consommation électrique du microcommutateur 1 est ainsi limité uniquement à la fraction de temps nécessaire à son basculement, de la première position stable (figure 1) à la seconde position stable (figure 3). La tension de maintien électrostatique est réduite, puisque les forces 11 sont appliquées sur la poutre déformée 2 (figures 3 et 4). La consommation électrique du microcommutateur 1, ainsi que les tensions d'actionnement et de maintien électrostatique, sont donc relativement faibles.

Cependant, les électrodes de maintien 9 étant liées à la poutre 2, elles se déforment comme la poutre 2. La zone de faible entrefer, à savoir la hauteur entre les organes 9 de maintien électrostatique de la poutre 2 et du substrat 3 dans la seconde position stable (figure 3), est donc réduite latéralement. La diminution de la tension de maintien est en conséquence limitée, notamment par rapport à un simple actionnement électrostatique. Par ailleurs, la déformation des organes 9 de maintien électrostatique, liés à la poutre 2, peut provoquer des problèmes de fiabilité du microcommutateur 1.

10

15

20

5

#### Objet de l'invention

L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et a pour objet la réalisation d'un microcommutateur fiable, présentant une faible tension d'actionnement et une faible consommation.

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que la membrane comprend au moins deux branches de flexion, sensiblement parallèles, fixées au substrat par au moins une de leurs extrémités et comportant les moyens d'actionnement, et au moins une branche de contact, sensiblement parallèle aux branches de flexion, disposée entre les branches de flexion et fixée aux branches de flexion au niveau de zones de forte déformation des branches de flexion, la branche de contact se déplaçant sensiblement parallèlement au substrat lors de l'actionnement du microcommutateur et comportant les organes de maintien électrostatique de la membrane et le deuxième plot conducteur.

25

Selon un premier développement de l'invention, les deux extrémités des branches de flexion sont solidaires du substrat, la branche de contact étant reliée, par sa partie centrale, aux branches de flexion au niveau de leurs parties centrales respectives.

Selon un second développement de l'invention, chaque branche de flexion comporte une première extrémité solidaire du substrat et une seconde extrémité solidaire de la branche de contact, les secondes extrémités de deux branches de flexion adjacentes étant respectivement solidaires d'extrémités opposées de la branche de contact correspondante.

Les moyens d'actionnement du microcommutateur peuvent notamment comporter un actionneur thermique ou un actionneur piézoélectrique.

#### Description sommaire des dessins

15

5

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

20

25

Les figures 1 à 3 représentent le basculement d'une poutre déformable d'un microcommutateur à actionnement thermique et maintien électrostatique selon l'art antérieur.

La figure 4 représente, en perspective, la déformée de la poutre selon les figures 1 à 3.

La figure 5 représente, en vue de dessus, un premier mode de réalisation d'une membrane déformable d'un microcommutateur selon l'invention.

La figure 6 représente, en perspective, la déformée de la membrane selon la figure 5.

La figure 7 représente, en coupe selon l'axe A-A, la membrane selon la figure 6 fixée sur un substrat.

La figure 8 représente, en vue de dessus, une variante de réalisation d'une membrane déformable selon l'invention.

La figure 9 représente, en perspective, la déformée de la membrane selon la figure 8.

#### Description de modes particuliers de réalisation

10

15

5

Sur les figures 5 à 7, une membrane 12 déformable d'un microcommutateur 1 à actionnement thermique et maintien électrostatique comporte deux branches de flexion 13, sensiblement parallèles et comportant, à leurs extrémités, les moyens d'actionnement thermique 4 du microcommutateur 1. La membrane 12 comporte, entre les branches de flexion 13, une branche de contact 14, sensiblement parallèle aux branches de flexion 13 et comportant, de préférence, deux électrodes 15 de maintien électrostatique, disposées de part et d'autre du plot conducteur 6 de la membrane 12.

20

À titre d'exemple, les branches de flexion 13 sont constituées par des bilames, qui présentent de bonnes caractéristiques en déformation sous l'effet d'une variation de température. Les moyens d'actionnement thermique 4 sont constitués, par exemple, par des résistances chauffantes insérées dans les extrémités des branches de flexion 13 de la membrane 12.

25

Comme représenté sur les figures 6 et 7, la déformation des branches de flexion 13 entraîne le déplacement de la branche de contact 14 sensiblement parallèlement au substrat 3 (figure 7), de manière à ce que la branche de contact 14 ne se déforme pas, ou pratiquement pas, lors de l'actionnement du

microcommutateur 1. Des zones 20 de forte déformation des branches de flexion 13, représentées en gris sombre sur la figure 6, sont situées au niveau de la partie centrale des branches de flexion 13. Sur la figure 6, la variation des niveaux de gris illustre une déformation plus ou moins importante des branches de flexion 13. Les zones extrêmes 21 des branches de flexion 13, représentées en gris clair, sont les zones associées à l'actionnement thermique du microcommutateur 1, à savoir les zones de faible déformation.

La branche de contact 14 est reliée aux branches de flexion 13 au niveau de leurs zones 20 de forte déformation, à savoir au niveau de leurs parties centrales. Les électrodes 15 de maintien électrostatique, situées sur cette branche de contact 14, se déplacent donc sensiblement parallèlement au substrat 3 et ne se déforment pas, ou pratiquement pas, lors de l'actionnement du microcommutateur 1 par effet thermique.

15

20

25

10

5

Sur la figure 7, les branches de flexion 13 sont rattachées à des rebords en saillie du substrat 3 par leurs deux extrémités. Dans cette seconde position stable, qui correspond à la position commutée du microcommutateur 1, le plot conducteur 6, solidaire de la branche de contact 14 de la membrane 12, est en contact avec le plot conducteur 5 du substrat 3. La branche de contact 14 est sensiblement parallèle au substrat 3 et les électrodes 15 de maintien électrostatique, non déformées, sont disposées à très faible distance en regard des organes 9 de maintien électrostatique du substrat 3, complémentaires des électrodes 15, de manière à maintenir la membrane 12 dans cette position stable. Sous l'effet de la tension de maintien électrostatique, la branche de contact 14 peut s'abaisser jusqu'à entrer en contact avec les organes 9 de maintien électrostatique. Dans ce cas, une couche diélectrique (non représentée) est alors nécessaire entre la branche de contact 14 et les organes 9 de maintien électrostatique, afin d'isoler la branche 14 des organes 9.

Les forces électrostatiques générées dans le faible entrefer compris entre la branche de contact 14 et les organes 9 de maintien électrostatique du substrat 3 entraînent le maintien de la membrane 12 du microcommutateur 1 dans cette position. Les électrodes 15 ne se déforment pas, ou pratiquement pas, ce qui entraîne une amélioration de la fiabilité du microcommutateur 1.

Le mode de réalisation représenté aux figures 8 et 9 se distingue du mode de réalisation précédent par la forme des branches de flexion 13 et de la branche de contact 14 de la membrane 12. En effet, les branches de flexion 13 sont fixées au substrat 2 par seulement une de leurs extrémités. Chaque branche de flexion 13 comporte ainsi une première extrémité solidaire du substrat 3 (non représenté) et une seconde extrémité solidaire de la branche de contact 14. L'extrémité de chaque branche de flexion 13 solidaire du substrat 3 comporte les moyens d'actionnement thermique 4, par exemple, des résistances chauffantes. La branche de contact 14, disposée entre les deux branches de flexion 13, peut ne comporter qu'une seule électrode 15 de maintien électrostatique, le plot conducteur 6 de la membrane 12 étant alors disposé sur le côté de la branche de contact 14.

20

25

5

10

15

Comme représenté sur la figure 9, les zones 20 de forte déformation des branches de flexion 13 de la membrane 12 sont les deux extrémités solidaires de la branche de contact 14. Les deux branches de flexion 13 adjacentes sont donc reliées à la branche de contact 14 de façon opposée, c'est-à-dire que la première extrémité d'une branche de flexion 13 est solidaire du substrat 3, tandis que sa seconde extrémité est solidaire d'une première extrémité de la branche de contact 14. La première extrémité de la branche de flexion 13 adjacente à la première est alors solidaire de la seconde extrémité de la branche de flexion

13 adjacente à la première est solidaire du substrat 3. La déformée de la membrane 12, représentée figure 9, illustre cette fixation « en opposition » des branches de flexion 13, avec la branche de contact 14 se déplaçant sensiblement parallèlement au substrat 3.

5

Les zones 20 de forte déformation, représentées en gris sombre, sont donc les extrémités des branches de flexion 13 solidaires de la branche de contact 14, tandis que les zones 21 de faible déformation, représentées en gris clair, sont les extrémités des branches de flexion 13 rattachées au substrat 3 et comportent les moyens d'actionnement thermique 4.

10

Le substrat 3 (non représenté pour ce mode de réalisation) est alors conformé de manière à coopérer avec la membrane 12. Il comporte un plot conducteur 5, en regard du plot conducteur 6 de la branche de contact 14, et des organes 9 de maintien électrostatique, en regard de l'électrode 15 de la branche de contact 14.

15

Une telle membrane déformable 12 selon les figures 8 et 9 permet d'obtenir un microcommutateur 1 plus compact.

20

25

Le basculement du microcommutateur 1 selon les modes de réalisation décrits ci-dessus est le suivant. Dans la première position stable du microcommutateur 1, la membrane 12 est sensiblement horizontale et parallèle au substrat 3, auquel elle est rattachée par les rebords en saillie du substrat 3. Les bilames des branches de flexion 13 sont sollicités, par exemple, par le passage d'un courant dans les résistances chauffantes. L'actionnement des branches de flexion 13 entraîne la déflexion de la membrane 12 du microcommutateur 1, jusqu'au voisinage ou au contact entre les plots conducteurs 5 et 6. Une différence de potentiel est ensuite appliquée entre les électrodes 15 de maintien

électrostatique, disposées sur la surface inférieure de la branche de contact 14, et les organes 9 complémentaires, réalisés sur le substrat 3. Enfin, après arrêt de l'alimentation des résistances chauffantes, le microcommutateur 1 reste dans sa deuxième position stable (figures 6, 7 et 9). Pour le basculement inverse du microcommutateur 1, la différence de potentiel appliquée entre les électrodes 15 et les organes 9 de maintien électrostatique est annulée, ce qui entraîne la remontée de la membrane 12 jusqu'à sa position initiale, c'est-à-dire la première position stable.

5

10

15

20

25

Le microcommutateur 1, comportant une membrane 12 selon les figures 5 et 8, est réalisé selon des techniques connues de la microélectronique. À titre d'exemple, les matériaux utilisés pour la fabrication du microcommutateur 1 sont de l'oxyde de silicium (SiO<sub>2</sub>) ou du nitrure de silicium (Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>) pour le substrat 3, de l'aluminium (Al) pour l'actionneur du bilame thermique, du nitrure de titane (TiN) pour la résistance chauffante, du titane (Ti), de l'aluminium (Al) ou un alliage de chrome et d'or (Cr/Au) pour les électrodes 15 et les organes 9 de maintien électrostatique, de l'or (Au) ou du platine (Pt) pour les plots conducteurs 5 et 6.

Les différents modes de réalisation du microcommutateur 1 décrits ci-dessus procurent notamment les avantages suivants, à savoir une faible tension d'actionnement et de maintien électrostatique, de l'ordre de 5V, une faible consommation, une conservation de tous les avantages de l'actionnement par bilame (forte amplitude de déflexion, forte densité d'énergie, faible tension d'actionnement) et une réalisation technologique compatible avec la technologie des circuits intégrés.

Par ailleurs, le microcommutateur 1 ayant deux positions stables, la première position dans laquelle le contact électrique est interrompu et la seconde position

dans laquelle le contact électrique est établi, seul le passage d'une position à l'autre consomme de l'énergie et le microcommutateur 1 peut, après actionnement, rester dans la première position stable sans apport d'énergie supplémentaire et dans la seconde position stable avec un apport d'énergie (tension de maintien) très limité en raison de la proximité des électrodes 15 et des organes 9 de maintien électrostatique dans cette position.

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus. Les moyens d'actionnement 4 du microcommutateur 1 peuvent notamment comporter un actionneur piézoélectrique. Les branches de flexion 13 comportent alors au moins une couche de matériau piézoélectrique Elles peuvent éventuellement être constituées par des bilames SiN/couche piézoélectrique et sont munies d'électrodes d'excitation sur leur face supérieure et inférieure.

Dans le cas d'un actionneur piézoélectrique, une tension est alors appliquée à la couche piézoélectrique des branches de flexion 13, pour provoquer la déformation des branches de flexion 13. À titre d'exemple, les matériaux utilisés pour la réalisation de l'actionneur piézoélectrique sont du titano-zirconate de plomb (PZT), du nitrure d'aluminium (AIN) ou de l'oxyde de zinc (ZnO).

20

25

15

5

10

Par ailleurs, la membrane 12 peut comporter des bras de flexion 13, des branches de contact 14, des électrodes 15 et des plots conducteurs 6 supplémentaires, les électrodes 15 et les plots conducteurs 6 étant toujours disposés sur les branches de contact 14. Dans le cas d'une membrane 12 selon la figure 8 comportant des branches de flexion 13 supplémentaires, les branches de contact 14 sont alors fixées de la même façon aux branches de flexion 13 adjacentes, avec les extrémités des branches de flexion 13 fixées « en opposition ».

Des applications préférées pour le microcommutateur 1 sont, de manière générale, toutes les applications utilisant des microcommutateurs dans les domaines de l'électronique et de la microélectronique, et plus particulièrement les applications radiofréquences, à savoir les microcommutateurs d'antenne, les émetteurs/récepteurs, les microcommutateurs de bandes, etc.

5

#### Revendications

5

10

15

20

- 1. Microcommutateur (1) comportant une membrane déformable (12), rattachée à un substrat (3), des moyens d'actionnement (4) destinés, à partir d'une première position stable du microcommutateur (1), à déformer la membrane (12) de manière à établir, dans une seconde position stable, un contact électrique entre au moins un premier plot conducteur (5) formé sur le substrat (3) et au moins un deuxième plot conducteur (6), formé sur une surface inférieure de la membrane (12), et des moyens de maintien électrostatique, destinés à maintenir le microcommutateur (1) dans la seconde position stable et comportant des organes (15, 9) de maintien électrostatique complémentaires, respectivement solidaires de la membrane (12) et du substrat (3), microcommutateur caractérisé en ce que la membrane (12) comprend au moins deux branches de flexion (13), sensiblement parallèles, fixées au substrat (3) par au moins une de leurs extrémités et comportant les moyens d'actionnement (4), et au moins une branche de contact (14), sensiblement parallèle aux branches de flexion (13), disposée entre les branches de flexion (13) et fixée aux branches de flexion (13) au niveau de zones (20) de forte déformation des branches de flexion (13), la branche de contact (14) se déplaçant sensiblement parallèlement au substrat (3) lors de l'actionnement du microcommutateur (1) et comportant les organes (15) de maintien électrostatique de la membrane (12) et le deuxième plot conducteur (6).
- 2. Microcommutateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux extrémités des branches de flexion (13) sont solidaires du substrat (3), la branche de contact (14) étant reliée, par sa partie centrale, aux branches de flexion (13) au niveau de leurs parties centrales respectives.

3. Microcommutateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque branche de flexion (13) comporte une première extrémité solidaire du substrat (3) et une seconde extrémité solidaire de la branche de contact (14), les secondes extrémités de deux branches de flexion (13) adjacentes étant respectivement solidaires d'extrémités opposées de la branche de contact (14) correspondante.

5

10

15

25

- 4. Microcommutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement (4) du microcommutateur (1) comportent un actionneur thermique (7).
- 5. Microcommutateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'actionneur thermique (7) comprend une résistance chauffante (8), insérée dans au moins une extrémité des branches de flexion (13).
- **6.** Microcommutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement (4) du microcommutateur (1) comportent un actionneur piézoélectrique.
- 7. Microcommutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les branches de flexion (13) sont des bilames.
  - 8. Microcommutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les organes de maintien électrostatique de la membrane (12) comportent au moins une électrode (15).

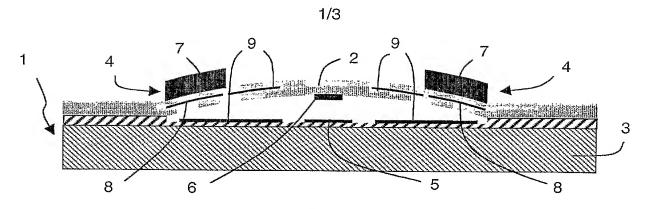


FIG. 1 (art antérieur)

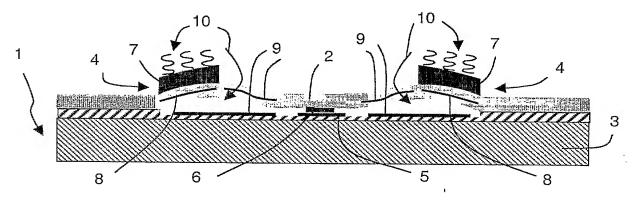


FIG. 2 (art antérieur)

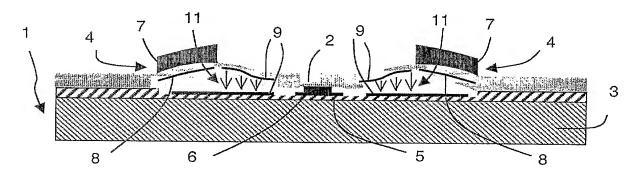


FIG. 3 (art antérieur)

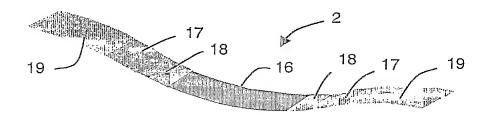


FIG. 4 (art antérieur)

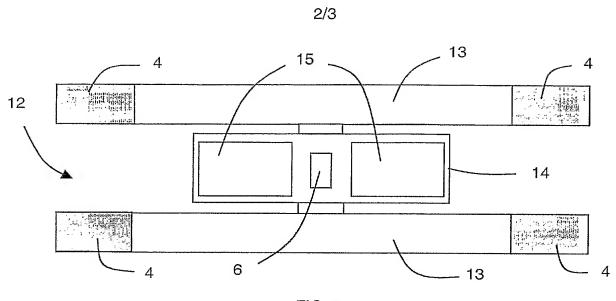
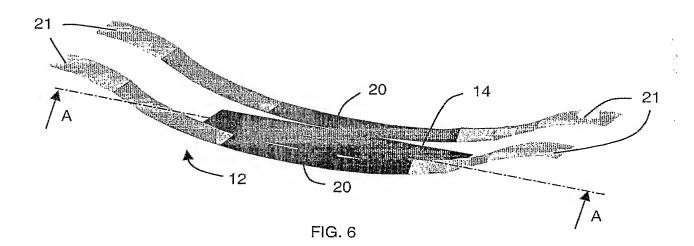


FIG. 5



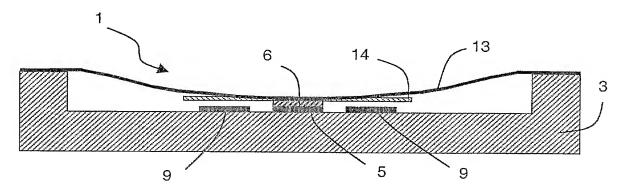


FIG. 7

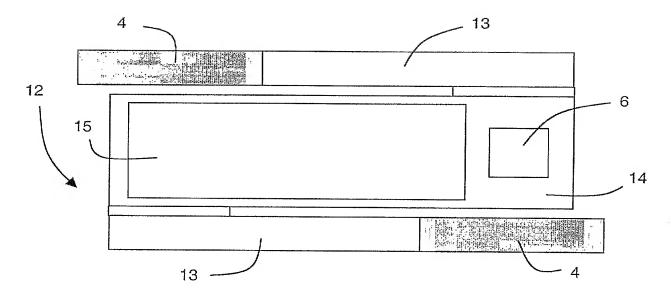


FIG. 8

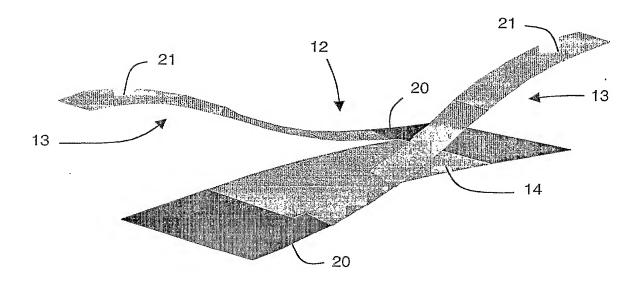


FIG. 9

reçue le 29/04/04



# **BREVET D'INVENTION**

#### CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedev 08

# DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et

Téléphone : 33 (1) 5	3 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	les inventeurs ne sont pas les meme	•			
Vos référence	s pour ce dossier (facultatif)	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 @ W /				
·····	STREMENT NATIONAL	PA1927FR				
	VENTION (200 caractères ou es	0403586				
WICTOCOT	nmutateur a taible	tension d'actionnement et faibl	e consommation			
LE(S) DEMAN	DEUR(S):	·				
Commiss	ariat à l'Energie A	tomique				
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR(	S) :				
Nom		Robert				
Prénoms		Philippe				
Adresse	Rue	9, rue Louis Vidal	,			
	Code postal et ville	38100 Grenoble	4.3			
	ppartenance <i>(facultatif)</i>					
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
0 1/1/ 11	Code postal et ville					
	ppartenance (facultatif)					
Nom Prépage						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
	ppartenance (facultatif)					
S'il y a plus	de trois inventeurs, utilisez plu	sieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° c	de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Gérard Hecké CPI 95-1201	Marie-Andrée Jouvra CPI 01-0410			
,	and an organization					

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

		<i>t</i>		
	·			